

深圳华强实业股份有限公司

关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司预计未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过 789,800.00 万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计归母净资产的 117.31%（截至公告披露日，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为 741,600.40 万元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产的 110.15%），其中预计未来十二个月为资产负债率为 70%以上的控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过 101,000.00 万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计归母净资产的 15.00%。

2、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据各控股子公司业务发展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，结合公司近期与已合作或拟合作银行对未来授信额度及合作方式的沟通情况以及公司业务开展的规划，公司预计公司和/或控股子公司未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过 789,800.00 万元人民币（或等值的其他币种，下称为“本次预计的担保额度”）的担保，各控股子公司以此担保向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。本次预计的担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，该额度可在有效期内循环使用。董事会提请股东会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各控股子公司提供担保

具体事宜。

公司董事会于2026年3月25日召开董事会会议，审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳华强实业股份有限公司章程》有关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议批准，本次事项不需要提交政府有关部门批准。

二、具体担保额度预计情况

公司预计公司和/或控股子公司未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过 789,800.00 万元人民币的担保，各控股子公司以此担保向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等，其中 451,700.00 万元人民币的担保额度预计情况如下：

单位：人民币万元

担保人	被担保人	上市公司持股比例	截至公告披露日担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
深圳华强实业股份有限公司和/或控股子公司	资产负债率为70%以上的控股子公司	50%以上	45,390.00	101,000.00	15.00%	否
	资产负债率低于70%的控股子公司	50%以上	436,395.40	350,700.00	52.09%	否

本次预计的担保额度中的另外 338,100.00 万元人民币的担保额度为公司和/或控股子公司未来十二个月为华强半导体有限公司、华强半导体科技有限公司、华强智联科技有限公司、湘海电子（香港）有限公司、联汇（香港）有限公司、淇诺（香港）有限公司、芯斐科技（香港）有限公司、芯斐电子（香港）有限公司、圆泰科技有限公司等公司控股子公司中的两家或两家以上的公司（以下统称为“联名被担保人”）向银行申请联名授信而预计的担保额度。在该等联名授信项下，联名被担保人向提供联名授信的银行申请贷款或授信的未偿还总额在任何时点均不得超出该银行提供的联名授信总限额。每次实际发生联名授信时，公司将在该 338,100.00 万元人民币的担保额度范围内为各联名被担保人与银行签订同一份担保文件。前述本次为联名授信预计的担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为 50.22%，该担保不涉及关联担保。截至公告披露日，公司为控股子公司向银行申请联名授信提供的担保余额为人民币 259,815.00 万元。

三、被担保人基本情况

本次预计的担保额度中涉及的被担保人（资产负债率为70%以上/低于70%的控股子公司）的基本情况，将在公司后续根据各控股子公司业务发展情况实际为其提供担保时进行公告。本次预计的担保额度中涉及的联名被担保人的基本情况如下：

（一）华强半导体有限公司

- 1、名称：华强半导体有限公司
- 2、住所：香港九龙尖沙咀广东道33号中港城1座1801B室
- 3、成立时间：2013年11月8日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：陈辉军
- 6、注册资本：6,000万美元
- 7、与公司关系：华强半导体有限公司为公司全资子公司，与公司关系结构

图如下：



8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

项目名称	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	147,425.03	93,992.47
负债总额	104,925.21	53,359.60
其中：银行贷款总额	24,465.23	2,606.81
流动负债总额	102,603.03	53,359.60
归母净资产	40,821.66	39,225.27
或有事项涉及的总额	-	-

	2025年1月至12月(经审计)	2024年1月至12月(经审计)
营业收入	300,907.39	288,761.45
利润总额	5,035.18	8,541.67
归母净利润	2,497.04	5,552.69

9、华强半导体有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

(二) 华强半导体科技有限公司

- 1、名称：华强半导体科技有限公司
- 2、住所：香港新界沙田火炭山尾街36-42号华润沙田仓库14楼
- 3、成立时间：2020年5月20日
- 4、主营业务：电子元器件授权分销
- 5、负责人：陈辉军
- 6、注册资本：1.29万美元
- 7、与公司关系：华强半导体科技有限公司为公司控股子公司，与公司关系

结构图如下：



8、主要财务指标：

(单位：人民币万元)

项目名称	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	15,612.74	12,438.36
负债总额	12,086.62	9,872.64
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	12,086.62	9,872.64
归母净资产	3,526.12	2,565.72

或有事项涉及的总额	-	-
	2025年1月至12月（经审计）	2024年1月至12月（经审计）
营业收入	37,509.46	30,416.99
利润总额	1,239.15	246.48
归母净利润	1,033.87	239.65

9、华强半导体科技有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（三）华强智联科技有限公司

1、名称：华强智联科技有限公司

2、住所：香港新界沙田火炭山尾街36-42号华润沙田仓库14楼

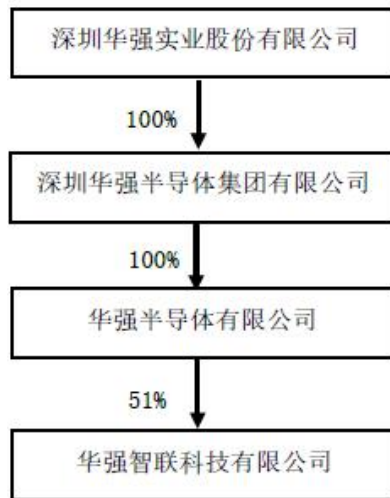
3、成立时间：2019年5月15日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：汪小红

6、注册资本：150万美元

7、与公司关系：华强智联科技有限公司为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

项目名称	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	13,984.43	17,257.63
负债总额	11,432.18	14,384.98
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	11,432.18	14,384.98
归母净资产	2,552.25	2,872.65

或有事项涉及的总额	-	-
	2025年1月至12月(经审计)	2024年1月至12月(经审计)
营业收入	46,357.83	64,063.28
利润总额	2,339.30	4,100.06
归母净利润	1,953.51	3,434.43

9、华强智联科技有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

(四) 湘海电子(香港)有限公司

1、名称：湘海电子(香港)有限公司

2、住所：香港新界沙田火炭山尾街36-42号华润沙田仓库15楼

3、成立时间：2012年9月19日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：杨林

6、注册资本：3,220万美元

7、与公司关系：湘海电子(香港)有限公司为公司全资子公司，与公司关系

关系结构图如下：



8、主要财务指标：

(单位：人民币万元)

项目名称	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	427,662.26	401,536.18
负债总额	221,306.25	203,052.91
其中：银行贷款总额	174,168.60	145,869.27
流动负债总额	192,780.44	202,819.01
归母净资产	206,356.01	198,483.27

或有事项涉及的总额	-	-
	2025年1月至12月(经审计)	2024年1月至12月(经审计)
营业收入	710,664.84	704,763.59
利润总额	15,441.90	12,427.03
归母净利润	12,943.46	10,402.33

9、湘海电子（香港）有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

(五) 联汇（香港）有限公司

1、名称：联汇（香港）有限公司

2、住所：香港新界沙田火炭山尾街36-42号华润沙田仓库14楼

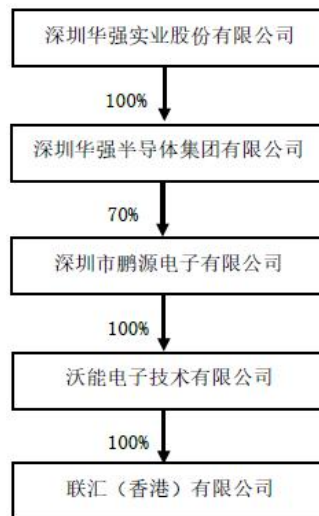
3、成立时间：2008年5月5日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：陈辉军

6、注册资本：5,200万港元

7、与公司关系：联汇（香港）有限公司为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

(单位：人民币万元)

项目名称	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	40,695.75	40,369.29
负债总额	24,828.34	14,909.15
其中：银行贷款总额	11,231.29	1,547.36
流动负债总额	24,827.69	14,909.15
归母净资产	15,867.41	25,460.14

或有事项涉及的总额	-	-
	2025年1月至12月(经审计)	2024年1月至12月(经审计)
营业收入	80,798.95	59,005.22
利润总额	2,803.47	5,059.32
归母净利润	2,321.85	4,237.78

9、联汇（香港）有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（六）淇诺（香港）有限公司

1、名称：淇诺（香港）有限公司

2、住所：香港新界沙田火炭山尾街36-42号华润沙田仓库14楼

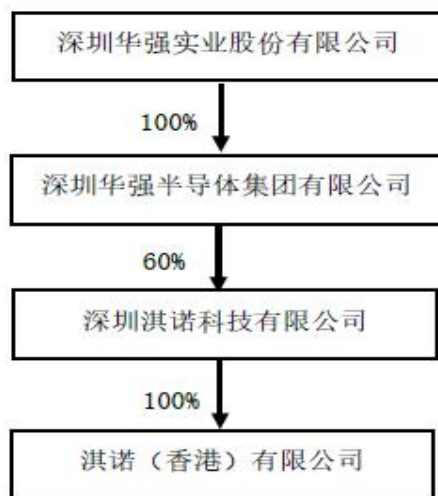
3、成立时间：2015年8月26日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：陈辉军

6、注册资本：3,100万美元

7、与公司关系：淇诺（香港）有限公司为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

项目名称	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	95,514.77	70,557.58
负债总额	62,465.38	41,154.81
其中：银行贷款总额	46,155.20	25,247.94
流动负债总额	62,465.38	41,154.81

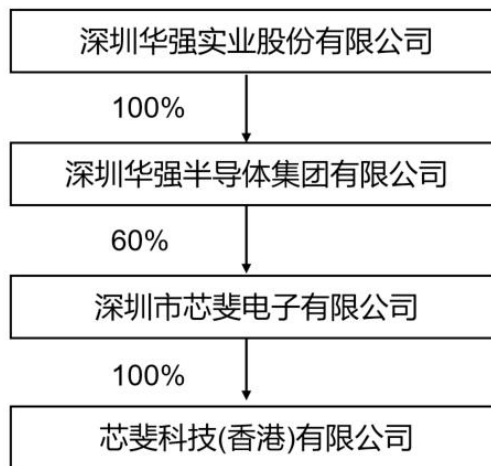
归母净资产	33,049.39	29,402.78
或有事项涉及的总额	-	-
	2025年1月至12月(经审计)	2024年1月至12月(经审计)
营业收入	197,938.39	155,994.35
利润总额	5,188.65	5,297.29
归母净利润	4,369.22	4,402.13

9、淇诺(香港)有限公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒

(七) 芯斐科技(香港)有限公司

- 1、名称: 芯斐科技(香港)有限公司
- 2、住所: 香港新界沙田火炭山尾街36-42号华润沙田仓库14楼
- 3、成立时间: 2015年11月10日
- 4、主营业务: 电子元器件授权分销
- 5、负责人: 陈辉军
- 6、注册资本: 500万美元

7、与公司关系: 芯斐科技(香港)有限公司为公司控股子公司,与公司关系结构图如下:



8、主要财务指标:

(单位: 人民币万元)

项目名称	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	99,233.98	64,027.77
负债总额	78,344.48	39,658.86
其中: 银行贷款总额	47,696.53	1,557.44
流动负债总额	78,344.48	39,658.86

归母净资产	20,889.49	24,368.91
或有事项涉及的总额	-	-
	2025年1月至12月(经审计)	2024年1月至12月(经审计)
营业收入	277,420.34	160,412.71
利润总额	4,553.21	3,924.78
归母净利润	3,799.69	3,278.39

9、芯斐科技（香港）有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

(八) 芯斐电子（香港）有限公司

1、名称：芯斐电子（香港）有限公司

2、住所：香港新界沙田火炭山尾街36-42号华润沙田仓库14楼

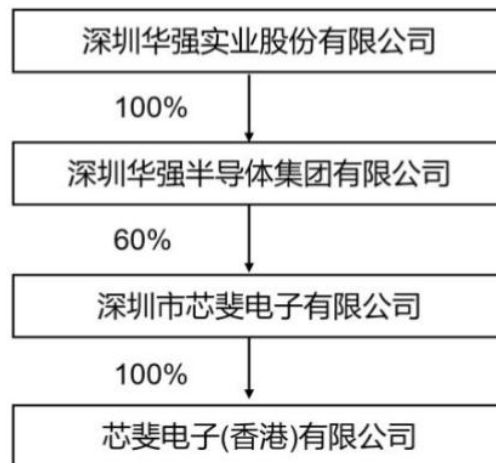
3、成立时间：2015年11月30日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：陈辉军

6、注册资本：200万美元

7、与公司关系：芯斐电子（香港）有限公司为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

(单位：人民币万元)

项目名称	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	43,298.62	20,369.89
负债总额	34,924.13	12,495.44
其中：银行贷款总额	-	7,153.28
流动负债总额	34,924.13	12,495.44

归母净资产	8,374.49	7,874.45
或有事项涉及的总额	-	-
	2025年1月至12月(经审计)	2024年1月至12月(经审计)
营业收入	114,780.51	52,495.71
利润总额	819.65	-728.18
归母净利润	685.82	-609.85

9、芯斐电子(香港)有限公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒

(九) 圆泰科技有限公司

1、名称: 圆泰科技有限公司

2、住所: 香港新界沙田火炭山尾街36-42号华润沙田仓库14楼

3、成立时间: 2023年3月29日

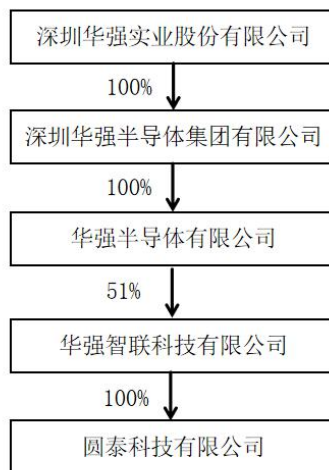
4、主营业务: 电子元器件授权分销

5、负责人: 雷波

6、注册资本: 1,301 美元

7、与公司关系: 圆泰科技有限公司为公司控股子公司,与公司关系结构图

如下:



8、主要财务指标:

(单位: 人民币万元)

项目名称	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	13,263.81	15,857.21
负债总额	11,333.63	14,164.96
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	11,333.63	14,164.96

归母净资产	1,930.18	1,692.25
或有事项涉及的总额	-	-
	2025年1月至12月(经审计)	2024年1月至12月(经审计)
营业收入	45,456.01	57,532.18
利润总额	2,302.92	3,983.05
归母净利润	1,922.84	3,328.19

9、圆泰科技有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

四、担保的主要内容

1、担保事项：公司预计公司和/或控股子公司未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过789,800.00万元人民币的担保，各控股子公司以此担保向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。前述789,800.00万元人民币的担保额度为公司和/或控股子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，具体担保金额以实际签署担保合同或协议为准。

2、担保方式：连带责任担保或一般保证担保等，具体担保形式以实际签署担保合同或协议为准。

3、担保期限及担保金额：在预计担保额度内，按实际担保金额和担保期限签署具体担保合同或协议。

五、董事会意见

1、公司董事会全面了解了上市公司控股子公司的经营状况，并查阅了控股子公司近期的财务报表。公司董事会认为：本次公告的被担保人均为公司控股子公司，本次预计的担保额度是为了有效满足各控股子公司在其业务发展过程中对资金的增量需求或银行贷款到期后的续展要求，避免各控股子公司在业务发展过程中受到资金规模、信用额度等的限制而导致发展受限，符合各控股子公司业务发展的实际需要，有助于提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等。本次被担保人均为公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司和/或控股子公司将按规定要求该等控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应

担保或者提供反担保；公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为741,600.40万元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产的110.15%。本次预计的担保额度不超过789,800.00万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计归母净资产的117.31%。

公司及控股子公司不存在为合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

七、备查文件

董事会决议。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2026年3月27日